

附件二 决赛设计方案 格式

决赛设计方案

提交给大奖赛进行决赛的每一个设计方案（最终作品），必须包含一篇全面描述该项目的打印版本的**说明文档**。

- 1、参赛作品一份（必须）
- 2、说明文档一份(使用工具、原理、应用方向等)（必须）
- 3、说明视频（可选）

作品、说明文档、光盘（说明视频、源程序）、开发工具（适配器）**邮寄地址：**

富士通微电子（上海）有限公司

上海市延安东路222号外滩中心3102室（200002）

电话：021-6146 4393

联系人：张佳佳 请注明组织部收

请于12月10日之前提交！

参赛作品的说明文档最少应包括以下内容：

➤ 标题页

标题页应包括题目名称，比赛编号，日期，单位名称，所有作者(设计者)中、英文名称，联络人，职业，详细通讯地址，邮编，电子邮箱，电话及传真号码。

如果有选用富士通微电子Analog芯片的，请在标题页注明：

选用富士通微电子电源管理芯片、芯片型号_____

➤ 内容目录

➤ 引言

➤ 设计概述

这部分描述该项目的设计构思、系统结构，还应包括软件框图，系统框图。

➤ 应用市场展望

参赛者应该对参赛作品的应用市场进行一定的预测